

第43期 中間報告書

2020年4月1日から2020年9月30日まで

京都発 → 世界へ

株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、当社第43期中間報告書（2020年4月1日から2020年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策緩和とこれにともなう経済活動の再開により、消費や生産活動に改善の兆しが現れたものの、欧州での感染再拡大などを背景に、再び景気悪化への懸念が高まりました。日本経済につきましては、海外経済の改善により米国や中国向けの輸出に持ち直しの動きが見られるものの、景気回復に力強さは見られず、依然として厳しい状況が続きました。

半導体業界におきましては、米国政府による中国企業への輸出規制強化や、中国政府による対抗措置の検討など、米中対立の激化で市場に先行き不透明感はあるものの、次世代通信規格「5G」向け関連投資の拡大、テレワークやオンライン授業の普及をきっかけとしたサーバー向け需要の増加などにより、半導体需要は堅調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、半導体の微細化や積層化、モジュール化が進みTOWA独自のコンプレッション技術のニーズが高まる市場において、同技術を用いた様々なソリューションをお客様に提供してまいりました。その結果、当社の半導体製造装置売上に占めるコンプレッション金型・装置の売上高比率が上昇し、収益性の改善に貢献しました。また、中国の子会社で設計から生産、販売までを一貫して行う新たなトランスファ装置（機種名：SSN1240）の開発を完了し、2020年10月22日にTOWA蘇州工場にて初号機の出荷式を催しました。SSN1240は、市場の拡大にともない自動機生産のニーズが高まるパワー系ディスクリット半導体などのローエンド、ミドルレンジ製品向けのオートモールドプロセスをTOWAに!!”の実現を引き続き目指してまいります。

なお、新型コロナウイルス感染症による経営成績への影響につきましては、生産、出荷体制および装置据付作業などに大きな遅延はありません。また、これらの対応にともなう大幅なコストの増加は無く、現時点において当社事業への影響は軽微であります。欧州などで感染が再拡大していることから、今後の状況を注視しつつ、引き続きグループ全体で感染防止策を徹底し事業活動を行ってまいります。

当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高128億69百万円（前年同期比12億28百万円、10.5%増）、営業利益10億87百万円（前年同期は営業損失1億81百万円）、経常利益12億27百万円（前年同期は経常損失2億83百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益8億89百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失2億1百万円）となりました。なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては1株当たり16円を予定しております。

引き続き株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、今後も「ものづくり企業の真価に挑む」を合言葉に、企業価値の増大を図ってまいりますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2020年12月

代表取締役社長

岡田博和



連結財務諸表

○ 四半期連結貸借対照表 (要旨)

(単位: 百万円)

科 目	当第2四半期末 2020年9月30日現在	前期末 2020年3月31日現在
【 資 産 の 部 】		
流 動 資 産	25,674	24,554
現金および預金	10,689	10,015
受取手形および売掛金	7,791	7,053
電子記録債権	28	53
たな卸資産	6,167	6,654
その他の資産	999	779
固 定 資 産	19,068	18,570
有 形 固 定 資 産	14,183	13,780
建物および構築物	5,595	5,624
土地	4,345	4,341
その他の	4,243	3,815
無 形 固 定 資 産	626	686
投資その他の資産	4,258	4,103
資 産 合 計	44,742	43,124
【負債および純資産の部】		
流 動 負 債	10,323	10,603
支払手形および買掛金	1,532	1,648
電子記録債務	1,025	1,070
短期借入金	3,500	3,800
一年以上返済予定長期借入金	1,199	1,136
その他の	3,067	2,949
固 定 負 債	6,305	5,503
長期借入金	5,280	4,450
その他の	1,025	1,053
負 債 合 計	16,628	16,107
株 主 資 本	26,699	26,210
資本金	8,932	8,932
資本剰余金	462	462
利益剰余金	17,316	16,827
自己株式	△ 11	△ 11
その他の包括利益累計額	1,139	714
非支配株主持分	275	92
純 資 産 合 計	28,114	27,017
負 債 ・ 純 資 産 合 計	44,742	43,124

○ 四半期連結損益計算書 (要旨)

(単位: 百万円)

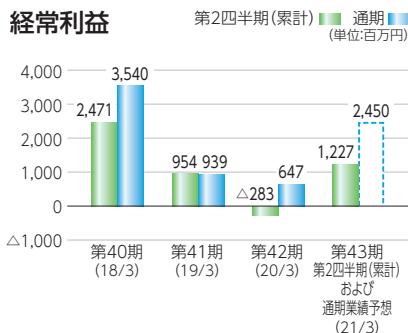
科 目	当第2四半期(累計) 2020年4月1日から 2020年9月30日まで	前第2四半期(累計) 2019年4月1日から 2019年9月30日まで
売 上 高	12,869	11,641
売 上 原 価	8,966	8,959
売 上 総 利 益	3,903	2,682
販売費および一般管理費	2,815	2,864
営 業 利 益	1,087	△ 181
営 業 外 収 益	285	98
営 業 外 費 用	145	199
経 常 利 益	1,227	△ 283
特 別 利 益	10	0
特 別 損 失	1	0
税金等調整前四半期純利益	1,236	△ 283
法 人 税 等	346	△ 74
四 半 期 純 利 益	889	△ 208
非支配株主に帰属する四半期純利益	0	△ 7
親会社株主に帰属する四半期純利益	889	△ 201

連結財務ハイライト

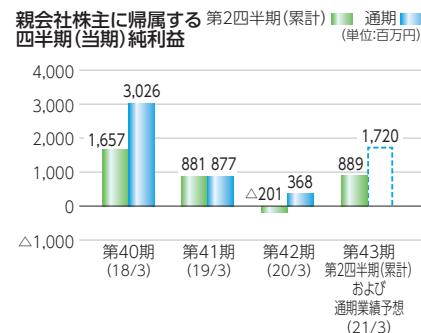
売上高



経常利益



親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益



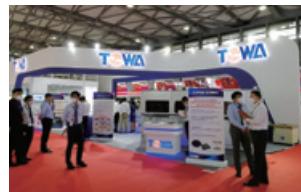
米TIより優良サプライヤー賞を受賞

6月、当社は米国テキサス・インスツルメンツ社 (TI) より2019年度Supplier Excellence Awardを受賞しました。高品質のモールドング装置を迅速かつ確実に、また環境・社会的責任を果たしつつ供給した点が特に評価されました。今回この賞を受賞したのは、約12,000社あるTIのサプライヤーのうち17社のみです。今回の受賞は大変光栄なことであり、当社のビジネスが、顧客サービスと製品の信頼性の面で大きな前進を遂げたことは、非常に喜ばしいことです。今後ともお客様に一層ご満足いただけるサービスと製品の提供に全力を挙げて取り組んでまいります。



中国で展示会開催、新工場建設も進む

6月、上海国際展示センターで開催されたセミコンチャイナ2020に出展しました。コンプレッション装置や新事業関連製品を展示し、多くの方々にご来訪いただきました。今回は中国国内企業の参加が活発で、新規顧客の発掘に繋がりました。



また、現在、金型製造を行う江蘇省南通市にある東和半導体設備(南通)有限公司の新工場建設が進んでおり、2021年2月竣工の予定です。これにより、装置製造を行うTOWA蘇州、販売を行うTOWA上海と合わせた中国3拠点体制のさらなる強化を図ってまいります。

【新工場外観予定図】



会社の概要 (2020年9月30日現在)

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,932,627,777円
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎ (075) 692-0250 (代表)
従業員数	555名(単体) 1,598名(連結)
ホームページ	https://www.towajapan.co.jp
上場取引所	東京証券取引所市場第一部

役員	代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 上席執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員	岡浦田石小桑和後早浦鈕韓柴西笹三中	田上村田林木氣藤坂生	博吉耕久大美喜代方相信一秀宗和	和浩住一芳肇輔穗昇重舜倫隆洋典男彦
----	--	-------------------	------------	-----------------	-------------------

株式の状況 (2020年9月30日現在)

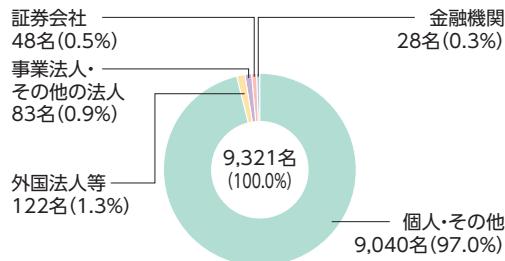
- 発行可能株式総数 80,000,000株
- 発行済株式の総数 25,021,832株
- 株主数 9,321名
- 大株主

株主名	持株数	持株比率
株式会社日本カストディ銀行	3,162千株	12.65%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2,103	8.41
株式会社ケイビー恒産	2,000	8.00
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND	1,452	5.81
蒲生徳子	718	2.87
株式会社京都銀行	699	2.80
株式会社エヌレガロ	600	2.40
坂東幸子	510	2.04
K I A F U N D 1 3 6	473	1.89
T O W A 社 員 持 株 会	398	1.59

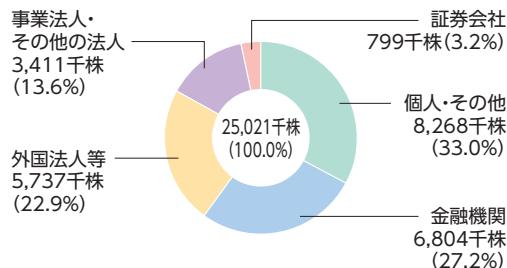
(注1) 株式会社日本カストディ銀行および日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(12,684株)を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



所有者別株式数分布



TOWAグループ (2020年9月30日現在)

国内

TOWA株式会社
 本社・工場 京都東事業所
 坂東記念研究所 九州事業所
 株式会社バンディック
 TOWATEC株式会社
 TOWAレーザーフロント株式会社

海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)
 TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)
 TOWA Semiconductor Equipment
 Philippines Corp. (フィリピン)
 TOWA THAI COMPANY LIMITED (タイ)
 TOWA USA Corporation (米国)
 TOWA Europe B.V. (オランダ)

TOWA Europe GmbH (ドイツ)
 TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)
 東半導体設備(上海)有限公司 (中国)
 東半導体設備(南通)有限公司 (中国)
 台湾東半導体設備股份有限公司 (台湾)
 TOWA韓国株式会社 (韓国)

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年

定時株主総会 毎年6月

基準日 株主総会権利行使および期末配当 3月31日
 中間配当 9月30日

単元株式数 100株

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び
 電話お問合せ先 〒168-8507東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社証券代行部
 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行本店および全国各支店
 みずほ銀行本店および全国各支店
 (みずほ証券では取次のみとなります。)

公告方法 電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。公告掲載URL <https://www.towajapan.co.jp>